

PACK EXPO 2013に出展します



期間:9/23(月)~9/25(水)

会場:ラスベガス・コンベンションセンター(米国ネバダ州)

オークラ輸送機の米国現地法人であるコロンビア・オークラは米国最大級の包装展「PACK EXPO 2013」に出展します。 PACK EXPO 2013は、毎年米国で開催される世界最大クラスの包装機械、包装資材、食品加工機械等の国際的な包装関連の専門見本市です。

今回、コロンビア・オークラではロボットパレタイザ「A1800V」を活用し、複数種類のワークの移載など様々なデモンストレーションを行います。

展示会概要

出展者	Columbia/Okura LLC
開催日時	2013年9月23日(月)~9月25日(水)
会場	ラスベガス・コンベンションセンター(米国ネバダ州)
オークラブース	セントラルホール C-718ブース(コロンビアマシン ブース内)
その他	主催者のホームページは <u>こちら</u> からご確認ください。

複数種類のワークの移載



以前に出展した際の模様

